DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat

(c) 2004 EPO. All rts. reserv.

9460327

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 2212818 A2 900824 < No. of Patents: 002>

ELECTRIC CIRCUIT DEVICE (English)
Patent Assignee: SANYO ELECTRIC CO

Author (Inventor): YOSHIZAKO KEIZO; FURUTA YOSHIHIRO

IPC: \*G02F-001/136; H01L-029/784 Derwent WPI Acc No: G 90-301409 JAPIO Reference No: 140508P000127 Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

JP 2212818 A2 900824 JP 8934281 A 890214 (BASIC)

JP 2740235 B2 980415 JP 8934281 A 890214

Priority Data (No,Kind,Date): JP 8934281 A 890214

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2004 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

\*\*Image available\*\* 03237318

ELECTRIC CIRCUIT DEVICE

PUB. NO.:

02-212818 [JP 2212818 A]

PUBLISHED:

August 24, 1990 (19900824)

INVENTOR(s): YOSHIZAKO KEIZO

**FURUTA YOSHIHIRO** 

APPLICANT(s): SANYO ELECTRIC CO LTD [000188] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.:

01-034281 [JP 8934281]

FILED:

February 14, 1989 (19890214)

INTL CLASS:

[5] G02F-001/136; H01L-029/784

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment); 42.2

(ELECTRONICS -- Solid State Components)

JAPIO KEYWORD:R011 (LIQUID CRYSTALS)

JOURNAL:

Section: P, Section No. 1128, Vol. 14, No. 508, Pg. 127,

November 07, 1990 (19901107)

# ABSTRACT

PURPOSE: To evade contact metal cutting in a contact hole by adhering an insulating film on the internal surface and outer peripheral edge upper part of the contact hole.

CONSTITUTION: The contact hole which exposes a 1st electrode film is formed while penetrating a 2nd electrode and an inter-layer insulating film, and an insulating film 61 is embedded and adhered on the internal wall surface of the contact hole C. Further, a 3rd electrode is formed by adhesion extends over the 1st electrode exposed at the bottom part of the contact hole C and the 2nd electrode at the outer periphery of the contact hole C. Namely, while the overetching part of the internal wall of the contact hole C in the formation of the contact hole C is repaired with the insulating metallic film for contacting is formed by adhesion. Consequently, the step cutting accident of the metallic film for contacting is evaded.

او. في

⑩日本国特許庁(JP)

11)特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-212818

®Int. Cl. 3

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)8月24日

G 02 F 1/136 H 01 L 29/784

7370-2H 500

> H 01 L 29/78 8624-5F

3 1 1

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

の発明の名称

電気回路装置

頭 平1-34281 204年

顧 平1(1989)2月14日 22出

個発

吉 迫 圭 大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 三洋電機株式会社内 大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 三洋電機株式会社内

@発 明 沯

10代 理 人

古 田

喜 裕

大阪府守口市京阪本通2丁目18番地

三洋電機株式会社 **砂出 顧** 人 弁理士 西野 卓嗣

外2名

1. 発明の名称

龙凯回路签置

#### 2. 特許研末の範囲

(1) 絶縁基板上に少なくとも第1の電極と鉄 第1の電板上に帰間絶縁腕を介して形皮された第 2の世板とを備え、これら上記第1及び第2の電 係を電気的に接続する電気回路装置に於て、

上記算2の遺伝と上記層関絶縁艘を貫通するコ ンタクトホールを設けると共に譲コンタクトホー ルの内壁面に絶縁膜を埋放し、放コンタクトホー ル邱部に露出した第1の電極とコンタクトホール 外間の第2の電腦とに跨る第3の電腦を被費形成 してなる事を特配とする電気回路整配。

(2) 絶縁恭仮上に、補助容量電極膜、補助容 登絶縁隊、ゲート電極膜並びに投示商業電極、 ゲート絶縁腕、半導体験、ソース並びにドレイン **電低帳の積燥構造をなす厚膜トランジスタアレイ** を備え、更に政隊族トランジスタアレイの周囲の 特定個所に上記補助容量電極膜の外部引き出し用 のコンタクト手段を設けた電気回路装置に於て、

と記コンタクト手段は、上記補助容量電極膜か

ら延長した補助容量電極延長膜が露出する位置 で、上記報助容景絶縁膜の延長膜と上記ゲート電 極膜パターン形成時に河時形成された独立の端子 膜との後層部分にコンタクトホールを設けると共 に該ホールの内壁面にゲート絶縁膜の延長膜を被 者せしめ、放ホール内で露出した補助容量電極延 長膜と旅ホール周辺の端子膜とに跨って、上紀 ソース点はドレイン電極膜パターン形成時に同時 形成された独立のコンタクト金属膜を被着形成し てなる事を特徴とする意気回路装置。

# 3. 発明の詳細な説明

# (イ)産業用の利用分野

本苑明は世気回路接続の為のコンタクトホール を備えた准気回路装置、特に膵臓トランジスタを 多数備えた蓚膜トランジスタアレイの如き電気回 路袋置に関する。

#### (ロ) 従来の技術

近年、多数の導體トランジスタ(以下、TFT と省略する)を液晶表示パネル基板にアレイ状に 配置したアクティブマトリクス型の液晶表示装置 が関係されている。

この様な液晶返示装置は、各画素毎にTFTに

結合された脚裏電極が設けられ、この調累電極毎にTFTを介して過素信号が印加される構成であり、この過業信号電位保持能力を補助するための結助な無電極を付加する事が提案されている(例えば、神開昭54-106194号公報、特開昭56-65174号公報)。

第4個に補助容量電機を備えた液晶表示装置の 模式的な等価回路を示す。

尚、第3例のLCD容量【C J の他方の電極 は図示しないが、液晶表示装置の他方の萎板上に

た解助お味電係延長膜(21)が露出する位置で、 解助容量絶縁膜(30)の延長膜(31)と上記ゲー ト 建複膜(40)パターン形成時に同時形成された 始立の過子膜(41)との預層部分にコンタクト ホール【C】を設け、上記ソース収はドレイン電 模類パターン形成時に同時形成された電板パター ンをコンタクトメタル(81)として用いる事に よって、コンタクトホール内で露出した補助容量 電機延長膜と波ホール周辺の端子膜【X】との電 気的結合がなされる。

しかしながら、この様な構造のコンタクト手段 は、水断出断人の製造試験によって、第2回に示 す組き事故の可能性を見いだした。

即ち、前2因に示すコンタクト部分は、ガラス 佐板(10)上に、補助容量電機機(20)の延長機 (21)、補助容量絶縁機(30)の延長機(31)、 及び端子鞭(41)が後暦された状態で、エッチン グして、この補助容量絶縁延長機(31)と端子機 (41)とを貫通するコンタクトホール [C]を形 皮する時、補助容量絶縁延長機(31)のホール内 型にサイドエッチが生じる。この結果として、端 子軽(41)が急激な段差を形成する底部を構成す **共超電機として形成されている。** 

第3回において、(10)はガラス基板、(20)は1TOからなる補助容量電極限、(30)は酸化シリコン政は、選化カシリコンからなる補助容量 地域限、(40)は金/クロムの2層構造のゲート電極限、(50)は【TOからなる画案単位の表示電板限、(60)は酸化シリコン収は、窒化カシリコンからなるゲート絶縁膜、(70)はTモルファスシリコンからなる半海体膜、(80)、(90)はTルミニウムからなるソース、及びドレイン電極膜であり、この内、ゲート電極膜(50)とゲートに必要に、変に、変に電極膜(50)と対している。更に、変示電極膜(50)と補助容量電極限(20)とで補助容量(50)とで補助容量電極限(20)とで補助容量に、変示電極度(50)と補助容量電極限

このほな積層構造体の最下層にあって補助容量 [C。] を形成するための補助容量電販照 (20) は、TFTアレイ基板の周囲の特定箇所に於て、 外部引き出し用の増子とコンタクト(結合)する 構成となっている。

このほなコンタクト手段は、本類出版人の設計 によると、上記補助容量電極膜(20)から延長し

ることになるので、後に、ソース、及びドレイン 電極級 (80) (90) と同時にパターニングされる コンタクトメタル (81) が、このコンタクトホール (じ) の急散な役差によって切断される危惧が ネーセ

# (ハ) 発明が解決しようとする課題

本税明は、上述の点に鑑みてなされたものであり、上述のコンタクトホール内でのコンタクトメール切断を回避できる構成のコンタクト手段を優えた電気回路装置を提供するものである。

# (二) 課題を解決するための手段

本発明の電気回路装置は、第2の電腦と層間絶 練院を貫通して第1の電腦膜を露出せしめるコン タクトホールを設けると共に譲コンタクトホール の内壁面に絶縁膜を埋設被着し、譲コンタクト ホール底部に露出した第1の電板とコンタクト ホール外間の第2の電極とに跨る第3の電極を被 巻形成したものである。

更に、本発明の電気回路装置は、補助容量電板 付きの再級トランジスタアレイの問題の特定個所 に補助容量電極級の外部引き出し用のコンタクト 手段を設けたものであり、該コンタクト手段は、 4

特別平2-212818(3)

上記補助容量電極膜から延長した補助容量電極延 長腕が露出する位置で、上記補助容量絶縁襲の延 長膜と上記ゲート電極膜パターン形成時に同時形 成された独立の端子膜との積層部分にコンタクト ホールを設けると共に設ホールの内壁面にゲート 絶縁膜の延長膜を被着せしめ、蘇ホール内で露出 した補助容貨電極延長膜と設ホール周辺の端子膜 とに誇って、上記ソース成はドレイン電極膜パ ターン形成時に同時形成された独立のコンタクト 金銭積を被着形成したものである。

### (ホ) 作用

本発明の電気回路装置によれば、コンタクト ホール形皮時のホール内壁のオーバーエッチング 部分を絶縁膜にて修復した状態で、コンタクト用 の金属膜を被着形成できるので、従来ホール内の オーパーエッチングで形皮される庇部によって多 発していたコンタクト用の金属膜の段差切れ事故 を何遊できる。

#### (へ)実施所

第1 20 に本発明の電気回路装置を液晶表示装置 のTFTマトリクスアレイ基板に採用した場合の 実施例の構成を示す。 同図は前述の第2図に対比

し、政ホール底部に露出した「第1の電極」とコ ンタクトホール外間の「第2の電極」とに跨る 「第3の電極」を被誉形成した点にある。

このほな第1図の本発明実施例が、第2図の従 来例と異なるところは、コンタクトホール【C】 の内壁面、及び外閣線上都に亘って絶縁膜(61) を被着した点にある。しかも該絶縁膜(61)は、 これ専用に新たに皮膜工数を増加せしめて形成し たものでは無く、ゲート絶縁膜(60)の形成と関 時に皮軽してパターニング形皮したゲート絶縁猛 氏族 (6)) である。

斯るゲート絶縁延長腹(61)は、コンタクト ホール [C] 内壁にオーパーエッチングによる凹 部があっても、この凹部を埋め、しかもこのホー ル【C】外周縁を適度なテーパー部を持つ形で展 うことになるので、急激な段差が緩和されてい る。促って、ゲート絶縁延長版(61)が被着され たコンタクトボール [C]上に、上記ソース、及 びドレイン電極膜 (80) (90) と同時にコンタク トノタル (81) が形成される時、コンタクトホー ル【C】部分の段差が緩和されているので、この コンタクトメタル (81) に切断事故はなく、咳ホ

するべく、TFTマトリクスアレイ基板の周囲の 特定関所の断面器である。即ち、同園は、ガラス  **起版 (10) [材質:ガラス、概厚: 1 m ]全ての** 補助なな電極膜(20)に進なった補助容量延長膜 (21) { I T O 、 1 0 0 0 Å ] 、補助容量絶縁膜 (30) が延長した補助容量絶縁延長族 (31) 【窒 化シリコン、4000人]、ゲート電低(40)と 同時形成された端子順(41)[食/クロム、80 0 A]、ゲート絶縁膜 (60) が延長したゲート絶 韓廷長縣 (61) [蜜化シリコン、4000人]. ソース、及びドレイン電極膜 (80) (90) と同時 形成されるコンタクトメタル (81) 【アルミニウ ム、8000人〕の積層構造箇所を示している。

同図に於て、上記補助容量延長膜(31)を「幕 1 の電極」、上記補助容量絶縁延長膜(31)を 「層面絶縁膜」、上記略子膜(41)を「第2の電 恆」、上記ゲート絶縁延長筷(61)を「絶縁 膜」、上記コンククトメタル (81) を「第3の電 横」と見做すと、この場合の本発明実施所の特徴 は、「第2の電板」と層間絶縁線を貫通して「第 1の電極」を露出せしめるコンタクトホールを取 けると共に放ホールの内壁面に「絶縁膜」を被費

ール [C] 配部で露出した補助容及絶縁延長腕 (31) と該ホール外別部の増子額(41) とが確実 に後続される。

# (ト) 発明の効果

本苑明の電気回路装置は、第2の電板と層間絶 経験を貫通して第1の電極膜を露出せしめるコン タクトホールを設けると共に鉄コンタクトホール の内壁面に絶縁膜を埋設被覆し、鉄コンタクト ホール底部に露出した第1の電板とコンタクト ホール外間の形との電極とに跨る第3の電極を脏 昔形成したものであるので、コンタクトホール形 皮時のホール内壁のオーバーエッチング部分を絶 緑酸にて佐復した状態で、コンタクト用の金属膜 を被答形皮できる。従って、従来コンタクトホー ル内のオーパーエッチングで形皮される庇部に よって多発していたコンタクト用の金属膜の段差 切れ事故を回避でき、この結果、第1の電極と第 2の電板との電気的接続を確保できる。

さらに、アクティブマトリクス型の液晶表示装 置のTFTマトリクスアレイ基板周囲の特定箇所 において、本発明を補助容量電極の外部への引き 出し手段に採用すれば、このTFTマトリクスア

# 特開平2-212818 (4)

レイに水米必要であった工程を増加せしめること 無く確実なコンタクトを実現できる。

# 4. 図面の簡単な説明

第1日は本発明の電気回路設定をTFTマトリクスアレイ基板に採用した場合の要部断面図、第2日は従来のTFTマトリクスアレイ基板の要部断面図、第3日はTFTマトリクスアレイ基板のTFTの断面図、第4日はTFTマトリクスアレイ基板を持つ液晶表示数量の回路図である。

- (10) …ガラス基板、
- (21) …補助容量延長膜、
- (31) …補助容量絶縁延長胰、
- (41) … 端子膜、
- (61) …ゲート絶縁延長膜、
- (81) …コンタクトメタル。

出職人 三洋電機株式会社 代理人 弁理士 西野卓嗣(外2名)







